

# 基板レーザー切断機

## LBA-15U



### カッティングサンプル



切断面拡大図面



FPC 基板カット



基板 V カット



ゴールドフィンガーカット

スペック一覧		LBA-12U
レーザーパラメータ	レーザー光源	UV
	波長	355nm
	平均出力	12W/15W/20W
	照射精度	±0.01mm
カット性能	基板サイズ	435x335mm
	最小照射幅	20 μm
	CCD 位置決め精度	3 μm
	繰り返し位置決め	3 μm
	基板厚み	< 1mm
装置概要	電圧	AC220V ±5%, 50Hz, 4K VA
	サイズ	130mm (W) x1050mm (D) x1700mm (H)

【輸入・販売代理店】  
JFE商事エレクトロニクス株式会社  
実装プロセス営業部  
〒100-0004  
東京都千代田区大手町2-7-1  
TEL: 03-5203-5643 FAX: 03-5203-5649  
<https://www.jfe-shoji-ele.co.jp>